## 講座 プロセス用の新しい高密度プラズマの生成と診断II

### 3. 誘導結合プラズマ

中 村 圭 二, 菅 井 秀 郎 (名古屋大学大学院工学研究科)

#### Inductively-Coupled Plasma

#### NAKAMURA Keiji\* and SUGAI Hideo

Graduate School of Engineering, Department of Electrical Engineering, Nagoya University, Nagoya 464-8603, Japan (Received 16 December 1997)

#### Abstract

This paper briefly reviews the diagnostics of inductively-coupled plasmas (ICP) from the viewpoint of power-transfer efficiency  $\xi$ , which is the ratio of net power deposited into plasma to total power into the matching network. The ICP is produced by a conventional external antenna and a plasma-immersed internal antenna. The measurements of  $\xi$  reveal that, even in ICPs, the power transfer to the plasma is governed by capacitive coupling in the low-density region (  $< 10^9 \text{ cm}^{-3}$ ), but that an inductive coupling becomes dominant as the electron density increases. The measured density dependence of  $\xi$  agrees with the theoretical dependence predicted by an equivalent circuit model with a stochastic heating process taken into account. The internal antenna has a higher power transfer efficiency than the external antenna. A significant density jump observed in the external antenna is caused by the mode transition between a capacitive and an inductive discharge, and a mechanism for the density jump is explained well in terms of the density dependence of the power-transfer efficiency.

#### Keywords:

inductive coupling, capacitive coupling, stochastic heating, power transfer efficiency, density jump

#### 3.1 はじめに

誘導放電は"無電極放電"とも呼ばれ,以前から原子 発光分析,プラズマトーチのほか,重合膜の作製などに も用いられてきた.その中で,1980年代後半に入ってか ら,この誘導結合型プラズマ(ICP)がプロセスの分野 で見直されるようになった.それは,数十mTorr以下 の比較的低い圧力でも密度が高く,かつ大口径のプラズ マが得られることがわかってきたからである[1,2].

ICP の最大の特徴は電磁石などを必要とせず無磁場で 動作できる点にある.そのため,装置の縦と横の比,す なわちアスペクト比が大きくでき,大口径にもかかわら ず比較的コンパクトな装置にできる.また薄膜の微細加 工の観点からも無磁場での動作は,磁場とプラズマの相

\*corresponding author's e-mail: nakamura@nuee.nagoya-u.ac.jp

互作用に起因して発生するデバイスダメージの問題を回 避できるなどのメリットがある(ただし,最近は磁場以 外の原因でも発生することがわかってきている).

誘導結合プラズマでは、字のごとく、高周波電流によ り発生する誘導電界がプラズマ生成の主役である.しか し、実際のプラズマ源では誘導電界の他に、アンテナ導 体に印加する高周波電圧による静電界も同時に発生して おり、インダクティブな誘導結合とキャパシティブな静 電結合が混在している.この静電結合はアンテナ周りの 誘電体材料のスパッタリングを引き起こし、プロセス劣 化の原因となる[3].また従来から、プラズマ密度が低 いときは静電結合により(Eモード放電)、密度が高い ときは誘導結合により(Hモード放電)プラズマが生成 されているといわれているものの,この2つの結合が それぞれどの程度プラズマ生成に寄与しているか,あま り十分理解されていない.

本講座では、アンテナ形式による違いを比較しながら ICP のプラズマ生成特性を示し、ICP におけるアンテナ - プラズマ結合形態を明らかにするための実験や解析例 を紹介する.さらに、プラズマを生成する際にしばしば 問題となっている密度ジャンプについて、アンテナ結合 の観点から考察してみたい.

#### 3.2 アンテナ形式

アンテナコイルに高周波電流を流して誘導結合プラズ マを生成するのに、様々なタイプのアンテナが用いられ ている.いくつかの例を Fig.1 に示す. (a) は真空容器 の外側に設置された平面型のスパイラルアンテナで、ウ ェハーのプロセスにはシート状のプラズマで十分である という発想から生まれたものである.このアンテナを用 いて生成された ICP は、TCP (Transformaer Coupled Plasma)とも呼ばれている.一方,(b)はプラズマの内 部に挿入される形のアンテナで、(a)に比べてプラズマ に接する誘電体の面積が少ないので、そこからの不純物 発生は最小限に抑えられる.この他に,誘電体チューブ に巻きつけるヘリカルアンテナや,アンテナインピーダ ンスを低減させるためにいくつかのスパイラルアンテナ を並列接続したマルチスパイラルアンテナなどもある が、大別すると ICP 用のアンテナは真空容器の外に置 く外部アンテナ方式と,容器内部に設置する内部アンテ ナ方式に分けることができる.

#### **3.3** プラズマ生成特性[4]

内径 50 cm の真空容器の中に内部アンテナ(直径 18 cm, 1 回巻き)を、また厚さ 2 cm の石英窓を介して大 気側に外部アンテナ(内部アンテナとまったく同じサイ ズ)を設置し、外部アンテナと内部アンテナの違いを比 較した. Fig. 2 はアルゴン 2 mTorr における放電用高 周波パワー(13.56 MHz)と電子密度の関係を示してい る.パワーとともに内部アンテナではなめらかに密度は 上昇していくが、外部アンテナでは 200 W 付近で 1 桁 程度電子密度が急激にジャンプする.ジャンプ後の密度 は内部アンテナとほぼ同じである.この密度ジャンプの 現象はガス圧力を変えたときにも観測される.Fig. 3 に 示すように、0.2 mTorr から 10 mTorr まで圧力を上げ ると内部アンテナでは電子密度はなめらかに変化するの に対し、外部アンテナでは 0.2 mTorr から 1 mTorr の



(b) Plasma-Immersed Antenna



Fig. 1 Various antennas for ICP.

間でやはり急激に電子密度が上昇する.密度ジャンプの 発生メカニズムは第3.5項で述べる.安定かつ広いプロ セスの領域を確保するには,このような密度ジャンプを できるだけなくし,プラズマを連続的に制御できるのが 望ましいので,特に外部アンテナでは注意を要する.

# 3.4 静電結合および誘導結合によるパワー吸収 [4]

前節で示した密度ジャンプに深い関わりをもつ静電結 合と誘導結合を評価するために、プラズマへのパワー伝 送効率について考えてみよう.電源からの高周波パワー は、整合器を介してアンテナに供給され、通常、反射が ゼロになるように整合器を調整する.このとき、整合器 に送られた正味のパワー P<sub>RF</sub>が、すべてプラズマには いるわけではないことに注意しなければならない.すな わち、アンテナまたは整合器には抵抗分があるのでジ ュール損失が発生しており、そこでの損失パワー P<sub>loss</sub>



Fig. 2 Power dependence of electron density  $n_{\rm e}$ .



Fig. 3 Pressure dependence of electron density ne.

を入射パワー $P_{\rm RF}$ から差し引いたパワーがプラズマに 吸収される正味のパワー $P_{\rm abs}$ となる.したがってこの 放電系全体のパワー伝送効率*と*は

$$\xi = P_{\rm abs} / P_{\rm RF} = (P_{\rm RF} - P_{\rm loss}) / P_{\rm RF} \tag{1}$$

と定義することができる.

Fig. 4 は,そのパワー伝送効率*を*と電子密度の関係を 表しており,Fig. 4(a) は実験から得られたものである. 図中の〇と●はテストアンテナ法を用いたときの結果で ある.たとえば外部アンテナの*を*(●)を求める場合, 数百 W のパワーにより内部アンテナでプラズマを生成 しておき,外部アンテナに小さなパワー ( $P_{RF}$ =3 W) を加えてアンテナ電流  $I_{RF}$ を測定する.予め測定してお



Fig. 4 Relationship between power transfer efficiency  $\xi$  and electron density  $n_{\rm e}$ .

いたアンテナ抵抗  $R_a$ を使い, プラズマに吸収されたパ ワーを  $P_{abs} = P_{RF} - P_{loss} = P_{RF} - R_a I_{RF}^2$ より計算して を求める.内部アンテナの $\varepsilon$ (〇)を求める場合も外部 アンテナの時の場合と同様にして,外部アンテナを放電 に,そして内部アンテナをテストアンテナに用いる.

この結果より、内部アンテナの方が数倍程度パワー伝送効率がよく、内部アンテナも外部アンテナも $n_e=2\times 10^9$  cm<sup>-3</sup> 付近で  $\varepsilon$  は極小値をとることがわかる.また、外部アンテナに静電シールドを施すと $n_e<2\times10^9$  cm<sup>-3</sup> での効率  $\varepsilon$ が著しく減少したので、極小値よりも低い密度領域では主に静電結合でパワーが吸収され、それより高い密度では主として誘導結合でパワーが入ることがわかった.一方、数百 W のパワーを印加して放電用アンテナに用いたときの外部アンテナおよび内部アンテナの効率  $\varepsilon$  (それぞれ $\triangle$ ,  $\blacktriangle$ ) も Fig. 4(a) にあわせてプロットすると、テストアンテナとして用いた場合とほぼ一致しており、数百 W 程度ならばパワー供給に伴う非線形効果はほとんど無視できることがわかる.

このようなパワー伝送効率は Fig. 5 に示すような等価回路によっても計算できる.たとえば誘導結合について考えてみると、外部アンテナの場合、アンテナ電流に

よって生じる誘導電界はアンテナ電流と同じ θ 方向を向 いているので、アンテナ直下のドーナツ状のプラズマ領 域(厚さは表皮深さ程度)に渦電流が流れる. すなわち この結合は、アンテナを1次巻線、ドーナツ状プラズマ を2次巻線  $(L_p, L_e, R_p)$  とするトランス結合と見なす ことができる.1次巻線におけるアンテナのインダクタ ンスLaと抵抗Raは既知なので、2次巻線におけるプ ラズマ抵抗 Rp (衝突加熱および無衝突統計加熱を考 慮),プラズマ電流の形状によって決まる幾何学的イン ダクタンスLg,電子の慣性インダクタンスLeおよび巻 線間の相互インダクタンス Mを計算し, Fig. 5(a) の等 価回路を解析すると、誘導結合によるパワー伝送効率を は Fig. 4(b) の細い実線のようになる. 一方, アンテナ 導体に印加された高周波電圧 V<sub>RF</sub> が誘電体窓のキャパ シタンス Cd およびシースキャパシタンス Cs を通して プラズマ抵抗 R<sub>s</sub>に分圧されるので,静電結合によるパ ワー伝送効率 & も Fig. 5(b) の等価回路の解析より Fig. 4(b)の細い破線のように計算できる.最終的に両者を合 わせた全体としての効率  $\xi$  (= $\xi_1 + \xi_2$ ) は Fig. 4(b) 太い 実線のようになり、Fig. 4(a)の実験データとよく一致し ている.

これらの解析結果から、外部アンテナと内部アンテナ で最も異なるのは、アンテナとプラズマ間の相互インダ クタンスにあることが示された.すなわち、内部アンテ ナの方がアンテナ周りにできるほとんどの磁力線がプラ ズマと鎖交するため、プラズマとの相互インダクタンス が大きい.したがって、内部アンテナのパワー伝送効率 が高い理由は、プラズマ内に誘導電流を流すためのアン テナ電流を小さくでき、アンテナでのジュール損失が抑 えられる点にある.このようにプラズマへのパワー伝送 効率を高くするには、プラズマ-アンテナ間の相互イン ダクタンスを高めるとともに、アンテナ抵抗をできるだ け小さくして、ジュール損失を減らすことが重要である.

#### **3.5** 密度ジャンプの発生機構[4]

密度ジャンプのメカニズムについて考察するために、 まずプラズマにおけるパワーバランスについて考えてみ る. 定常状態では、整合器に供給される正味のパワー  $P_{\rm RF}$ のうちプラズマに伝送されるパワー  $P_{\rm tr} = \xi P_{\rm RF}$ ( $\xi(n_e)$ は Fig. 4 に示すように電子密度  $n_e$ の関数) はプ ラズマで損失するパワー  $P_{\rm dis}$ と等しいので、

$$P_{\rm RF}/\xi(n_{\rm e}) = P_{\rm dis} \tag{2}$$

であり、損失パワー Pdis としてイオンによる壁での損

#### (a) Inductive Coupling



(b) Capacitive Coupling



Fig. 5 Equivalent circuit model for (a) inductive coupling and (b) capacitive coupling.

失を考えると,

$$P_{\rm dis} = (e u_{\rm B} \, \epsilon_{\rm T} A_{\rm W}) n_{\rm e} \tag{3}$$

と書ける. ただし $u_{\rm B}$ はボーム速度,  $\epsilon_{\rm T}$ は1個のイオン が壁へ持ち去る全エネルギー[5],  $A_{\rm W}$ は壁の面積であ る. したがって,式(2),(3)より $P_{\rm dis}$ を消去すると 式(4)の非線形方程式が得られる.

$$n_{\rm e} = \xi(n_{\rm e})(eu_{\rm B}\varepsilon_{\rm T}A_{\rm W})^{-1}P_{\rm RF} \tag{4}$$

これを数値的に解くと、Fig. 2 中の実線で示すような  $n_e$ と  $P_{\text{RF}}$  についての理論曲線が得られ、実験結果をよく 説明している.

このことを模式的に示したものが Fig. 6 である. Fig. 6 では、 $P_{tr} \ge P_{dis}$  が電子密度  $n_e$  の関数として示されて おり、これらの直線の交点が  $P_{RF}(=P_{tr}/\xi)$  における密 度  $n_e$  を与える. たとえば  $P_1$  から  $P_6$  まで上昇させたと き、Fig. 6 は両対数グラフなので、 $P_{tr}$  は  $\xi(n_e)$  と同じ形 の密度依存性を保ったまま上にシフトしていく. このと き  $P_1$  から  $P_3$  まで RF パワーを上昇させて交点 1, 2, 3 で得られる電子密度の増加割合に比べて、 $P_3$  から  $P_4$  ま で上昇させたときの密度増加割合が大きくなっている.

#### 3. 誘導結合プラズマ

中村, 菅井



これがプラズマの生成機構が静電結合から誘導結合に遷 移するのに伴う密度ジャンプの発生メカニズムである. 密度ジャンプは *P*<sub>tr</sub> の傾きが *P*<sub>dis</sub> の傾きよりも大きくな るときに発生し,その傾きの差が大きいほど,激しい密 度ジャンプとなる.実際,Fig.4に示したパワー伝送効 率*を*から明らかなように,傾きの差は,顕著な密度ジャ ンプが観測される外部アンテナの方が内部アンテナより も大きくなっている.

#### 3.6 おわりに

内部アンテナおよび外部アンテナで誘導結合プラズマ を生成し、そこでのアンテナ・プラズマ結合について述 べた.低密度領域では主に静電結合が、また高密度領域 では誘導結合が支配的であり、特に外部アンテナで観測 された密度ジャンプは、パワー吸収機構が静電結合から 誘導結合に移るときに生じることが示された.ここでは アンテナ結合の指標としてプラズマへのパワー伝送効率 を用いたが、これは実際のプロセス用プラズマ源におい ても簡単に導入できる指標の一つであり、最適なアンテ ナ設計をして高効率な密度制御を行う上で有用であろう.

今後さらに誘導結合プラズマの用途を広げるには,静 電結合の抑制・制御が一つのカギとなる.内部アンテナ と外部アンテナを比較すると,内部アンテナの方が大き なパワー伝送効率を持っているにもかかわらず電子密度 は外部アンテナと同程度であった.この原因の一つは, 内部アンテナでは誘導結合とともに静電結合も強いため にプラズマ電位が上昇し、プラズマにおける損失パワー が大きいことがあげられる[4]. いいかえれば,静電結 合の抑制により高密度化が期待できる.一方,現在の誘 導結合プラズマでは、低電位の安定なプラズマを得るた めに,石英などの絶縁物によりアンテナ導体をプラズマ から隔てており、これはアンテナとの静電結合を制御し ていることに他ならない.しかしこの方法をそのままメ タルのような導電性薄膜のプロセスに適用した場合、絶 縁物が導電膜で覆われてしまい、渦電流損などにより誘 導結合によるプラズマへのパワー供給が阻害される.最 近これを打破するために、高周波電流が流れるアンテナ 導体に直流電流を重畳することにより、磁気的に静電結 合を抑制する方法が提案され、絶縁物を用いなくても低 電位で安定な高密度プラズマが得られることが示された [6]. このように、新しいプロセスに誘導結合プラズマ を応用していくには、これからも静電結合の制御法の開 発が重要であろう.

紙面の都合で十分紹介できなかった部分については, 最近の ICP に関する解説やレビューを参照していただ きたい[7,8].

#### 参 考 文 献

- [1] J.B. Keller, *Abstr. 42nd Gaseous Electronics. Conf.*, Palo Alto p.193 (1989).
- [2] T. Shirakawa, H. Toyoda and H. Sugai, Jpn. J. Appl. Phys. 29, L1015 (1990).
- [3] H. Sugai, K. Nakamura and K. Suzuki, Jpn. J. Appl. Phys. 33, 2189 (1994).
- [4] K. Suzuki, K. Nakamura and H. Sugai, Plasma Sources Sci. Technol. 7, 13 (1998).
- [5] M.A. Lieberman and A.J. Lichtenberg, Principles of Plasma Discarhges and Materials Processing, New York, Wiley (1994).
- [6] K. Nakamura, Y. Kuwashita and H. Sugai, Jpn. J. Appl. Phys. 34, L1686 (1995).
- [7] J. Hopwood, Plasma Sources Sci. Technol. 1, 109 (1992).
- [8] 菅井秀郎:応用物理 63, 559 (1994).

159